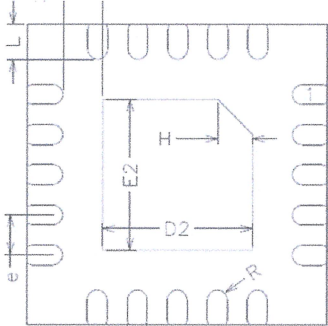
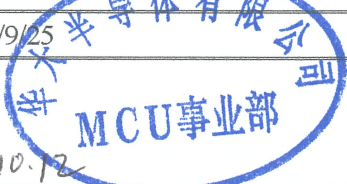


QFN20 3x3 扩产通富的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32F005C6UA-ZFN20TR	2F005C60-0053C0ZN1R

变更原因描述	QFN20 封装测试产能紧张，为保障对客户的供货，产能扩充第二供应商通富微电。															
变更方法描述	<p>1. 封测供应商由目前的一家：西安华天科技股份有限公司，扩充第二家：通富微电子股份有限公司；</p> <p>2. 两家封装供应商均为国内排名前三的供应商；</p> <p>3. 扩充至第二家供应商后，封装芯片外形尺寸及外观无明显变化（除了端子长度 L 和背面 E-pad 尺寸 D2/E2/H 不一样），芯片表面印章排版及内容无明显变化，芯片的功能及性能无影响。</p>															
	 <table border="1" data-bbox="732 1061 1326 1267"> <thead> <tr> <th>尺寸</th> <th>西安华天</th> <th>通富微电子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D2</td> <td>1.7±0.1mm</td> <td>1.5±0.1mm</td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td>1.7±0.1mm</td> <td>1.5±0.1mm</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>0.25±0.05mm</td> <td>0.35±0.05mm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>0.3±0.05mm</td> <td>0.35±0.1mm</td> </tr> </tbody> </table>	尺寸	西安华天	通富微电子	D2	1.7±0.1mm	1.5±0.1mm	E2	1.7±0.1mm	1.5±0.1mm	H	0.25±0.05mm	0.35±0.05mm	L	0.3±0.05mm	0.35±0.1mm
尺寸	西安华天	通富微电子														
D2	1.7±0.1mm	1.5±0.1mm														
E2	1.7±0.1mm	1.5±0.1mm														
H	0.25±0.05mm	0.35±0.05mm														
L	0.3±0.05mm	0.35±0.1mm														
变更生效日期或产品 Date Code 说明：2020/12/30 开始生效																

发行人	康超	发行日期	2020/9/25
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署：孙少军			
		日期：2020.10.12	

客户	部确认意见：
签署：	日期：

✧ 以上，特此通知，如果您有任何意见或建议，请随时与我司销售部门联系。 ✧